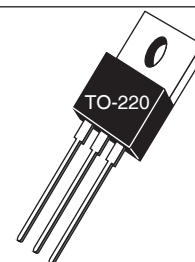


N-Channel MOSFET

Power MOS 8™ is a high speed, high voltage N-channel switch-mode power MOSFET. A proprietary planar stripe design yields excellent reliability and manufacturability. Low switching loss is achieved with low input capacitance and ultra low C_{rss} "Miller" capacitance. The intrinsic gate resistance and capacitance of the poly-silicon gate structure help control slew rates during switching, resulting in low EMI and reliable paralleling, even when switching at very high frequency. Reliability in flyback, boost, forward, and other circuits is enhanced by the high avalanche energy capability.



APT4M120K
Single die MOSFET



FEATURES

- Fast switching with low EMI/RFI
- Low $R_{DS(on)}$
- Ultra low C_{rss} for improved noise immunity
- Low gate charge
- Avalanche energy rated
- RoHS compliant 

TYPICAL APPLICATIONS

- PFC and other boost converter
- Buck converter
- Two switch forward (asymmetrical bridge)
- Single switch forward
- Flyback
- Inverters

Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Ratings	Unit
I_D	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	4	A
	Continuous Drain Current @ $T_C = 100^\circ\text{C}$	3	
I_{DM}	Pulsed Drain Current ^①	15	
V_{GS}	Gate-Source Voltage	±30	V
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy ^②	310	mJ
I_{AR}	Avalanche Current, Repetitive or Non-Repetitive	2	A

Thermal and Mechanical Characteristics

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
P_D	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$			225	W
$R_{\theta JC}$	Junction to Case Thermal Resistance			0.56	$^\circ\text{C/W}$
$R_{\theta CS}$	Case to Sink Thermal Resistance, Flat, Greased Surface		0.11		
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55		150	$^\circ\text{C}$
T_L	Soldering Temperature for 10 Seconds (1.6mm from case)			300	
W_T	Package Weight		0.22		oz
			6.2		g
Torque	Mounting Torque (TO-220 Package), 6-32 or M3 screw			10	in·lbf
				1.1	N·m

Static Characteristics

$T_J = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified

APT4M120K

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$V_{BR(DSS)}$	Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$	1200			V
$\Delta V_{BR(DSS)}/\Delta T_J$	Breakdown Voltage Temperature Coefficient	Reference to 25°C , $I_D = 250\mu A$		1.41		V/ $^{\circ}\text{C}$
$R_{DS(on)}$	Drain-Source On Resistance ^③	$V_{GS} = 10V, I_D = 2A$		3.32	4.00	Ω
$V_{GS(th)}$	Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 1mA$	3	4	5	V
$\Delta V_{GS(th)}/\Delta T_J$	Threshold Voltage Temperature Coefficient			-10		mV/ $^{\circ}\text{C}$
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 1200V$ $V_{GS} = 0V$			100	μA
		$T_J = 25^{\circ}\text{C}$ $T_J = 125^{\circ}\text{C}$			500	
I_{GSS}	Gate-Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 30V$			± 100	nA

Dynamic Characteristics

$T_J = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
g_{fs}	Forward Transconductance	$V_{DS} = 50V, I_D = 2A$		4.5		S
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 25V$ $f = 1MHz$		1385		pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			17		
C_{oss}	Output Capacitance			100		
$C_{o(cr)}^{④}$	Effective Output Capacitance, Charge Related	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 0V \text{ to } 800V$		40		
$C_{o(er)}^{⑤}$	Effective Output Capacitance, Energy Related			20		
Q_g	Total Gate Charge	$V_{GS} = 0 \text{ to } 10V, I_D = 2A,$ $V_{DS} = 600V$		43		nC
Q_{gs}	Gate-Source Charge			7		
Q_{gd}	Gate-Drain Charge			20		
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	Resistive Switching $V_{DD} = 800V, I_D = 2A$ $R_G = 4.7\Omega^{⑥}, V_{GG} = 15V$		7.4		ns
t_r	Current Rise Time			4.4		
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time			24		
t_f	Current Fall Time			6.9		

Source-Drain Diode Characteristics

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_S	Continuous Source Current (Body Diode)	MOSFET symbol showing the integral reverse p-n junction diode (body diode)			4	A
I_{SM}	Pulsed Source Current (Body Diode) ^①				15	
V_{SD}	Diode Forward Voltage	$I_{SD} = 2A, T_J = 25^{\circ}\text{C}, V_{GS} = 0V$			1.0	V
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_{SD} = 2A, V_{DD} = 100V^{②}$ $di_{SD}/dt = 100A/\mu s, T_J = 25^{\circ}\text{C}$		1150		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge			16		μC
dv/dt	Peak Recovery dv/dt	$I_{SD} \leq 2A, di/dt \leq 1000A/\mu s, V_{DD} = 800V,$ $T_J = 125^{\circ}\text{C}$			10	V/ns

① Repetitive Rating: Pulse width and case temperature limited by maximum junction temperature.

② Starting at $T_J = 25^{\circ}\text{C}$, $L = 155.0mH$, $R_G = 4.7\Omega$, $I_{AS} = 2A$.

③ Pulse test: Pulse Width < 380 μs , duty cycle < 2%.

④ $C_{o(cr)}$ is defined as a fixed capacitance with the same stored charge as C_{OSS} with $V_{DS} = 67\%$ of $V_{(BR)DSS}$.

⑤ $C_{o(er)}$ is defined as a fixed capacitance with the same stored energy as C_{OSS} with $V_{DS} = 67\%$ of $V_{(BR)DSS}$. To calculate $C_{o(er)}$ for any value of V_{DS} less than $V_{(BR)DSS}$, use this equation: $C_{o(er)} = -6.30E-8/V_{DS}^2 + 7.65E-9/V_{DS} + 1.09E-11$.

⑥ R_G is external gate resistance, not including internal gate resistance or gate driver impedance. (MIC4452)

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

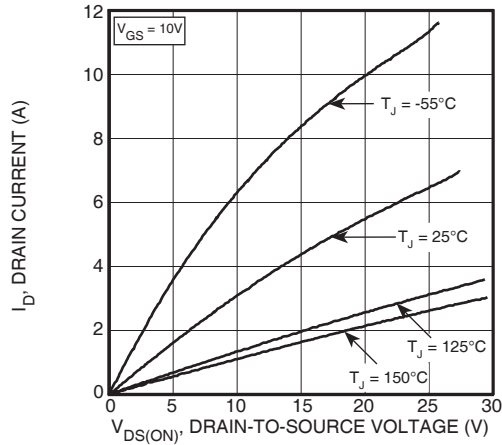


Figure 1, Output Characteristics

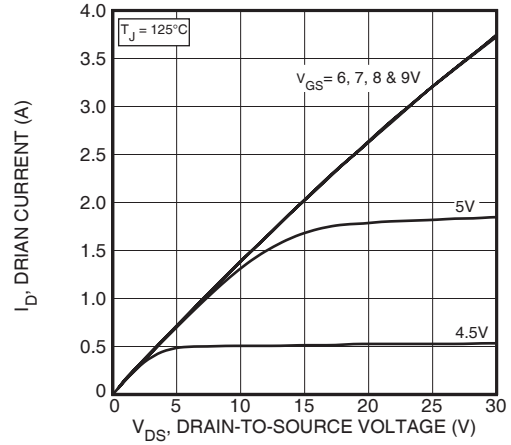


Figure 2, Output Characteristics

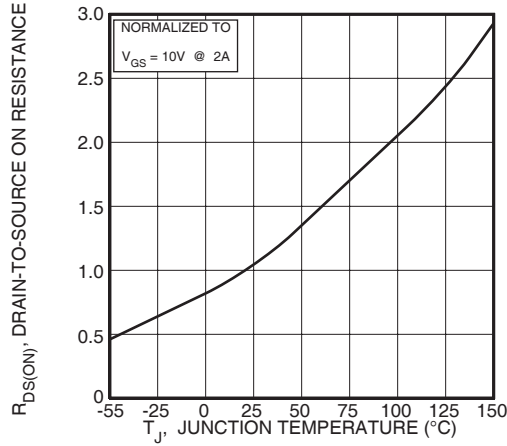


Figure 3, $R_{DS(ON)}$ vs Junction Temperature

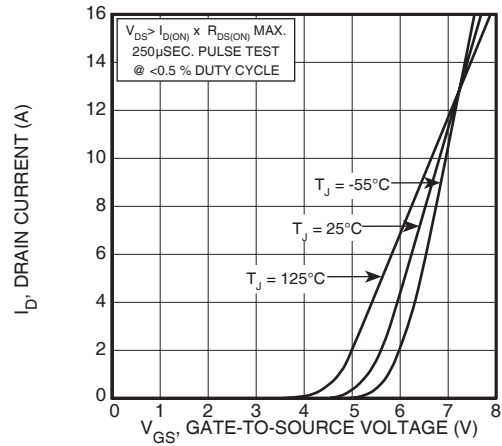


Figure 4, Transfer Characteristics

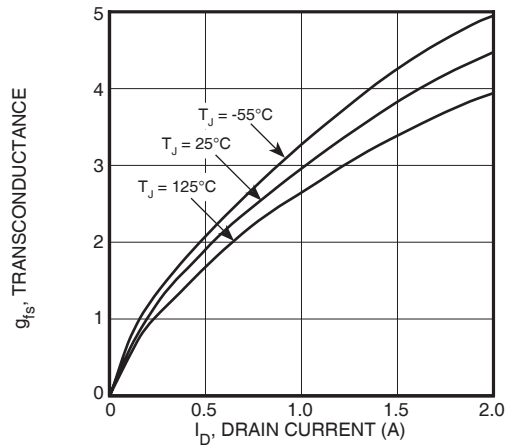


Figure 5, Gain vs Drain Current

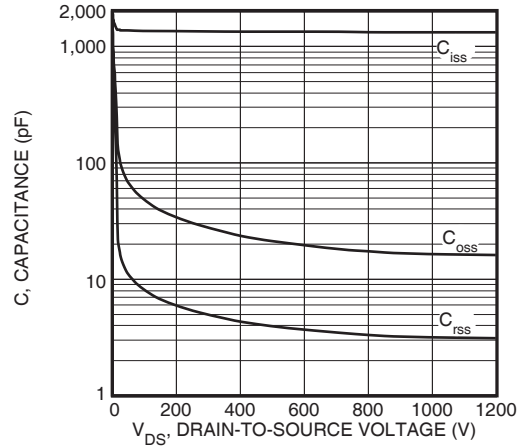


Figure 6, Capacitance vs Drain-to-Source Voltage

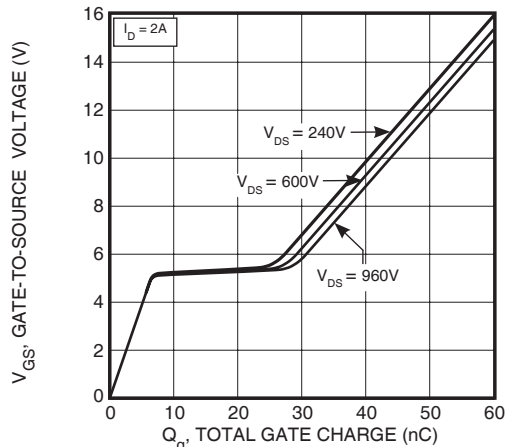


Figure 7, Gate Charge vs Gate-to-Source Voltage

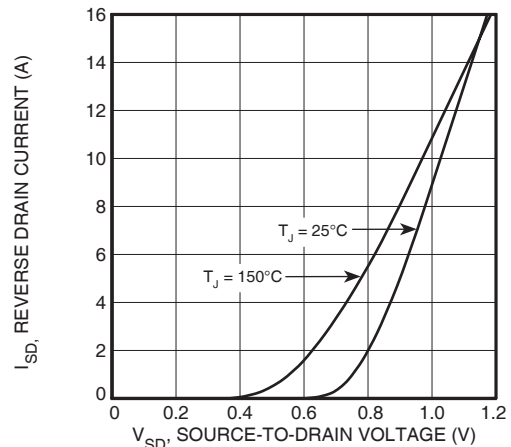
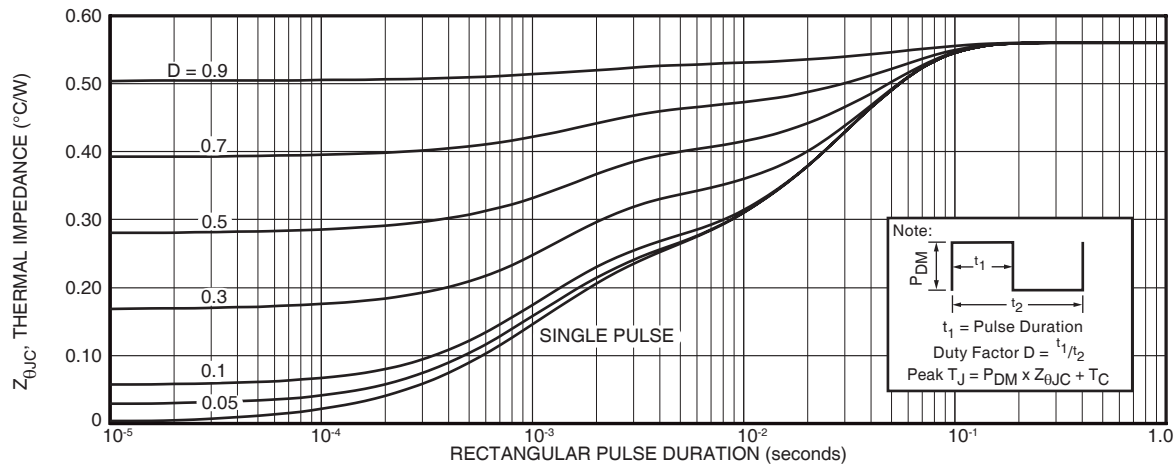
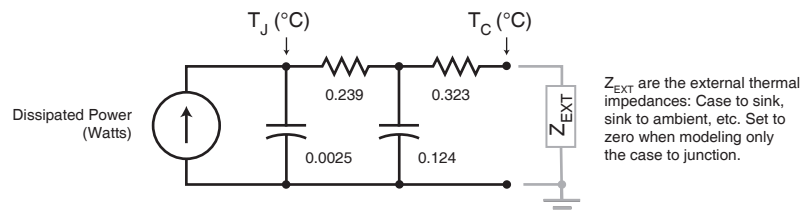
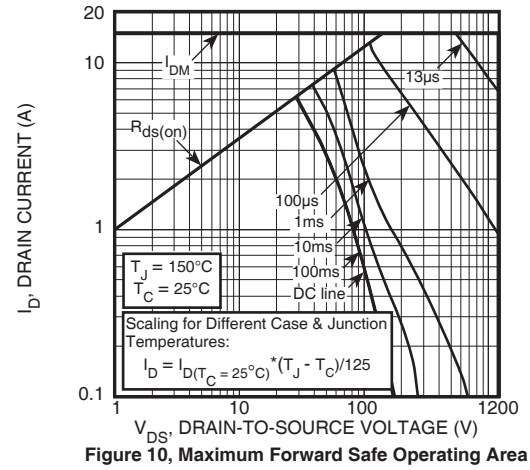
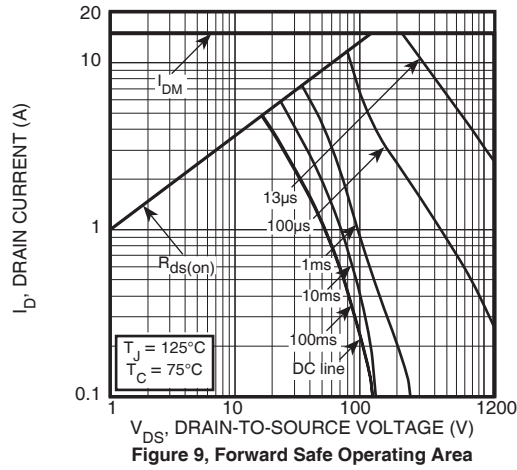
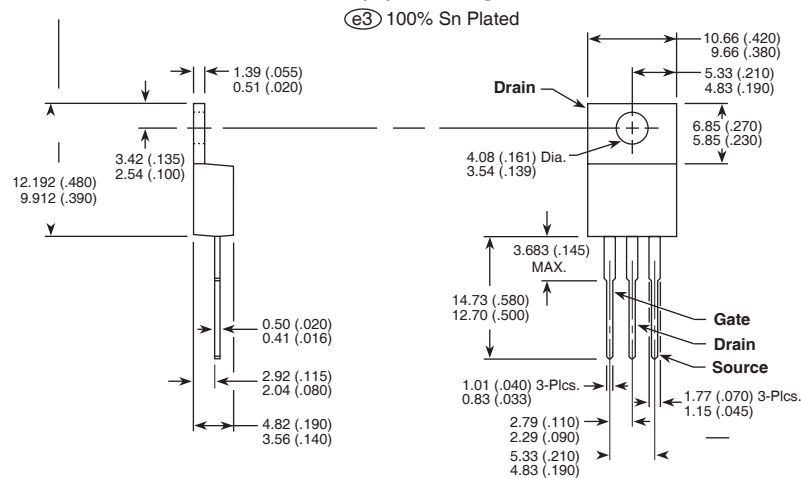


Figure 8, Reverse Drain Current vs Source-to-Drain Voltage



TO-220 (K) Package Outline



Dimensions in Millimeters and (Inches)

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. US and Foreign patents pending. All Rights Reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А